(19) **日本国特許庁(JP)**

(12)公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2008-507809 (P2008-507809A)

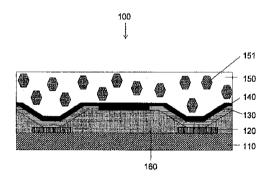
(43) 公表日 平成20年3月13日(2008.3.13)

(51) Int.Cl. HO5B 33/02 HO1L 51/50 HO5B 33/26 HO5B 33/10	F I (2006.01) HO5B (2006.01) HO5B (2006.01) HO5B	33/22 33/22	D B	テーマコー 3 K 1 O 7	ド(参考)
	но 5 В	33/10		(소 00 중)	喜物子に使え
	普里斯·	くり ではい マスタン マイス マイス マイス マイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス ア	査請求 未請求	(全 29 貝)	最終頁に続く
(21) 出願番号 (86) (22) 出願日 (85) 翻訳文提出日 (86) 国際出願番号 (87) 国際公開日 (31) 優先權主張番号 (32) 優先日 (33) 優先權主張国	特願2007-521783 (P2007-521783) 平成17年7月12日 (2005.7.12) 平成19年3月20日 (2007.3.20) PCT/DE2005/001229 W02006/010355 平成18年2月2日 (2006.2.2) 102004035965.2 平成16年7月23日 (2004.7.23) ドイツ (DE)	(71) 出願人 (74) 代理人 (72) 発明者 (72) 発明者	特許業務法人が ビルケンシュ ドイツ連邦共和 ン、バイエロー 1	和国、O130 ルク、49 原謙三国際特許 トック、ヤン 和国、O118 イター シュ レティン	7 ドレスデ 事務所 7 ドレスデ トラーセ 2
				最	Ł終頁に続く

(54) 【発明の名称】少なくとも1個の有機層を備える上部放射型エレクトロルミネッセントコンポーネント

(57)【要約】

本発明の目的は上部放射型OLEDの外部カップリン グ効率を改良することである。上部放射型エレクトロル ミネッセントコンポーネント(100)は、サブストレ ート、最もサブストレートに近い第一電極(120)、 サブストレートから離れた第2電極(140)、及び2 個の電極の間に挿入された少なくとも1個の光放射有機 層(130)を含み、放射光が第2電極を通過する。本 発明のコンポーネントは、少なくとも1個の有機層に対 向し離れる第2電極の側面に光学的に活性があり光を散 乱する不均一性(151,152,153)を備え、特 に散乱中心を形成する追加層(150)が形成され、放 射光の追加層での伝達角度が高くとも0.6である。追 加層は様々なウエットケミカル工程と真空工程とで形成 され、不均一性は追加された外部層を形成する間又は後 で、導入及び/または形成される。本発明はこのような コンポーネントの製造方法にも関係する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】

サブストレートと、

上記サブストレートに最も近い第1の電極と、

上記サブストレートから離れた第2の電極と、

上記2個の電極間に配置され、上記2個の電極を通して光を放射する少なくとも1層の光放射有機層と、

少なくとも 1 層の上記有機層(130)から対向しつつ離れている上記第2電極(140)の側面に配置される追加層とを備え、

上記追加層は、

光活性と、

光散乱不均一性とを備えており、

放射する光の波長においての上記追加層の伝達角度が0.6よりも大きく、

上記光活性、光散乱不均一性が、上記追加層に本来備わっている不均一性によって形成されていることを特徴とする上部放射型の、エレクトロルミネッセントコンポーネント、特に有機光放射ダイオード装置。

【請求項2】

上記追加層が上記第2電極(140)に隣接しており、接続していることを特徴とする 請求項1に記載のコンポーネント。

【請求項3】

上記追加層が上記第2電極から離れており、その距離が500nmよりも小さいことを特徴とする請求項1に記載のコンポーネント。

【請求項4】

上記不均一性は、約 0 . 0 5 μ m から 1 0 0 μ m の大きさを有していることを特徴とする請求項 1 、 2 または 3 に記載のコンポーネント。

【請求項5】

上記不均一性は、上記追加層の中及び表面に配置されていることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求項6】

上記第2電極(140)の厚さが200nmよりも小さく、特に80nmより小さく、 上記追加層の屈折率が、上記電極間に配置されている最も近い有機層の屈折率よりも大 きいことを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求項7】

上記追加層の上記屈折率が上記第2電極(140)の屈折率よりも大きいことを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求項8】

上記追加層の上記屈折率が1.3から2.3の間であり、特に1.6から2.0の間であることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求項9】

上記追加層に最も近く、上記電極間に配置されている上記有機層が、アクセプタのような有機部材でpにドープされており、50nmから2μmの間の厚さ、特に100nmから1000nmの間の厚さを有するホール伝達層であることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求項10】

上記追加層に最も近く、上記電極間に配置されている上記有機層が、ドナー型の有機部材でnにドープされており、50nmから2μmの間の厚さ、特に100nmから1000nmの間の厚さを有する電子伝達層であることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求項11】

上記追加層が 5 0 n m から 1 0 0 0 μ m の間の厚さ、特に 0 . 5 μ m から 1 0 0 μ m の

10

20

30

40

間の厚さを有していることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求項12】

上記追加層が、上記電極の間に配置されている上記層のために機械的な負荷、電磁放射、 / 放射などの粒子放射、湿気、空気及び / または化学的影響に対する保護を提供するように形成されていることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか 1 項に記載のコンポーネント。

【請求項13】

上記追加層が上記第2電極の上にスパッタ、結晶成長、凝結、またはPECVD法(plasma enhanced chemical vapor deposition:プラズマ化学気相成長法)によってあてがわれていることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント

10

【請求項14】

上記追加層がウエットケミカリ加工され、薄く延ばされ、または貼り付けられることを 特徴とする請求項1から12のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【 請 求 項 1 5 】

上記追加層が異なる屈折率を備える幾つかの空間的に分離されたサブレイヤを含んでいることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント。

【請求頃16】

上記追加層が気体状態からの気相成長、スパッタ、またはPECVD法(plasma enhan ced chemical vapor deposition:プラズマ化学気相成長法)によってあてがわれており、その加工のパラメタがポリクリスタリン微小構造及び派生構造が形成されるように選択されていることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか1項に記載のコンポーネント

20

30

【請求項17】

上記追加層が自己晶析または部分的に自己晶析した有機層であることを特徴とする請求項 1 から 1 5 のうちのいずれか 1 項に記載のコンポーネント。

【請求項18】

サブストレートに最も近い第1の電極と、

上記サブストレートから離れた第2の電極と、

上記2個の電極の間に設けられた少なくとも1層の光放射有機層とが形成され、

上記放射する光が上記第2電極を通過するとともに光学的に活性があり光散乱不均一性を備える追加層が少なくとも1層の上記有機層(130)から対向しつつ離れている上記第2電極(140)の側面にあてがわれており、

上記光学的に活性がある光散乱不均一性が、上記追加層に本来備わっている不均一性によって形成されることを特徴とする上部放射型の、エレクトロルミネッセントコンポーネント、特に有機光放射ダイオード装置の製造方法。

【請求項19】

上記追加層がウエットケミカリによって上記第2電極(140)にあてがわれることを 特徴とする請求項18に記載の方法。

40

【請求項20】

上記追加層がスパッタ、結晶成長、凝結、またはPECVD法(plasma enhanced chem ical vapor deposition:プラズマ化学気相成長法)によってあてがわれることを特徴とする請求項18に記載の方法。

【請求項21】

上記追加層が気体状態からの気相成長、スパッタ、またはPECVD法(plasma enhanced chemical vapor deposition:プラズマ化学気相成長法)によってあてがわれており、その加工のパラメタがポリクリスタリン微小構造及び派生構造が形成されるように選択されることを特徴とする請求項18に記載の方法。

【請求項22】

上記追加層中でのポリクリスタリン成長の存在範囲及び/または派生構造となる範囲をさらに強めるために、異なる格子定数を有する様々な部材が気相成長、スパッタ、または PECVD法によってあてがわれることを特徴とする請求項21に記載の方法。

【請求項23】

上記追加層を形成するために、少なくとも1個の自己晶析または少なくとも1個の部分的に自己晶析した有機層が気相成長させられることを特徴とする請求項18に記載の方法

【請求項24】

少なくとも 1 層の光放射有機層及び上記第 2 電極の間に、有機物ドープが示されており、厚さが 1 0 0 n m から 1 0 0 0 n m である伝達層があてがわれることを特徴とする請求項 1 8 から 2 3 のうちのいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項25】

上記追加層が不活性ガスを用いてスパッタされているか、 PECVD法によってあてがわれることを特徴とする請求項 1 8 に記載の方法。

【請求項26】

サブストレートに最も近い第1の電極と、

上記サブストレートから離れた第2の電極と、

上記2個の電極の間に設けられた少なくとも1層の光放射有機層とが形成され、

上記放射する光が上記第2電極を通過するとともに光学的に活性があり光散乱不均一性(152,153)を備える追加層(150)が少なくとも1層の上記有機層(130)から対向しつつ離れている上記第2電極(140)の側面にあてがわれており、

上記光学的に活性がある光散乱不均一性(152,153)が上記第2電極(140)に対向しつつ離れている追加層(150)の表面に微細構造のスタンプ(170)を押し付けて形成されることを特徴とする上部放射型の、エレクトロルミネッセントコンポーネント、特に有機光放射ダイオード装置の製造方法。

【請求項27】

上記スタンプは、上記追加層の中へ押している間に導入される力が実質的に上記追加層 (150)に沿って流れるようにデザインされていることを特徴とする請求項26に記載 の方法。

【請求項28】

サブストレートに最も近い第1の電極と、

上記サブストレートから離れた第2の電極と、

上記2個の電極の間に設けられた少なくとも1層の光放射有機層とが形成され、

上記放射する光が上記第2電極を通過するとともに光学的に活性があり光散乱不均一性(152,153)を備える追加層が少なくとも1層の上記有機層(130)から対向しつつ離れている上記第2電極(140)の側面にあてがわれており、

上記第2電極(140)に対向しつつ離れている追加層(150)の表面領域の上記光学的に活性がある光散乱不均一性(152,153)が上記追加層(150)の表面へのフォトリソグラフィの作用で形成されていることを特徴とする上部放射型の、エレクトロルミネッセントコンポーネント、特に有機光放射ダイオード装置の製造方法。

【請求項29】

上記表面構造が形成された追加層はフィルムのように形成されており、実質的に上記コンポーネントに薄く延ばすか貼り付けることを特徴とする請求項26から28のうちのいずれか1項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

本発明は、クレーム 1 の序文に従う上部放射型エレクトロルミネッセントコンポーネントと、クレーム 2 0 の序文に伴う製造方法に関するものである。

[0002]

10

20

30

〔発明の背景〕

ここ数年、スペースをより小さくする要求が非常に高まっており、早く十分にデータを 視覚化するための、軽く、経済的なディスプレイモジュール及びディスプレイが開発され ている。現在では、LCD(Liquid Crystal Display:液晶ディスプレイ)がノートブッ ク、携帯電話、及びデジタルカメラ用のフラットスクリーンの分野で優勢である。一方、 LCDはコントラスト及び色に対する強い角度依存性、画像及びコントラストの変化に対 する遅い反応時間、複数のフィルター及び偏光板によって条件付けられている効率の低さ などの幾つかの不利な点があり、要求される発光効率が比較的高いエネルギーであるもの が用いられる必要があった。ディスプレイの品質を改良することによって小さく、高精細 であり、色鮮やかであって電流を抑制することのできるスクリーンへの要求は非常に大き い。有機物による発光ダイオード(OLED:Organic light emitting diode)を基にし たディスプレイは、それ自体に光を放射するピクセルを備えており、それ故背景に照明が 必要ないのでLCDの代わりになることができる。それらはフレキシブルに形成すること ができ、薄く、製造コストが低い。即ち、箔の形状にしたり、比較的エネルギー消費を低 く駆動することができる。駆動電圧が低く、高いエネルギー効率であるとともに幾つかの 色の発光要素を局所的に形成することができるので、OLEDは照明のエレメントとして 用いることも好ましい。

[0003]

OLEDは、エクシトン(exciton:励起子)と呼ばれる電子 - ホール対が光を放出して 再結合するエレクトロルミネッセンスの原理を基にしている。OLEDは、少なくとも1 個 の 有 機 物 の フ ィ ル ム が 2 個 の 電 極 の 間 に 活 性 部 材 と し て 配 置 さ れ て サ ン ド イ ッ チ 構 造 に 形成されている。そしてプラスとマイナスの電荷がその有機部材に入力される。電荷の移 動は、ホールまたは電子から電荷のキャリアーが再結合して一重項及び/または三重項の 励 起 が 起 こ っ て 光 の 放 射 が 起 こ る 有 機 層 の 再 結 合 領 域 ま で 行 わ れ る 。 引 き 続 き 起 こ る エ ク シトンの再結合による光放射は、発光ダイオードによる視覚にとって実用的な光の放射で ある。そのため、この光は、少なくとも1個の電極を透明にしなければ、コンポーネント に残すことができる。ルールに従い、この透明電極はTCO(transparent conductive o xide:透明伝導性酸化物)としてデザインされた伝導性酸化物で形成されている。OLE D の製造の開始点は、O L E D のそれぞれの層があてがわれたサブストレート (substrat e:支持層)である。もし、そのサブストレートに最も近い電極が透明ならば、そのコン ポーネントは『底面放射型OLED(bot tom-emission OLED)』としてデザインされる。 もし他の電極が透明にデザインされていると、そのコンポーネントは『上部放射型OLE D (top-emission OLED) 』としてデザインされる。サブストレートと、サブストレート から離れている電極と同様に少なくとも1個の有機層との間にある電極が透明であるよう にデザインされている、完全に透明なOLEDの場合に対しても同様に適用することがで きる。

[0004]

説明したように、電子及び電子欠損(ホール)の再結合によるコンポーネントの活性領域、または放射領域での光の発生は、励起状態を経由して起こる。〇LEDの異なる層、即ち透明電極及び少なくとも一層の有機層は、本来1よりも大きく、一般的に異なる屈折率である。コンポーネント中の他方の境界面で全反射が起こるので、発生した光の一部はコンポーネントで再吸がではなく、光として知覚される。〇LEDの配置に依存して、光サブストレート及び/または少なくとも1個の光のトレートが、上述の全反射を基にした外部モードの散乱を引き起こす。もし1個の有機層での光しまができる。サブストレートがら離れている電極でのモードだけが、共通の有機を下が乱にはサブストレートから離れている電極でのモードだけが、共通の有機を散乱によって光として付け加わえることになる。外部オプティカルモードだけの発光のでき、外部モードとして付け加わえることになる。ア光として知覚することができる。コンポーネント中で生じた全ての発光の

10

20

30

40

うち、光として知覚することができる割合は、OLEDの構成機能では20%より小さい。これらの内部オプティカルモードを切り離す必要がある。即ち、有機物による光放射コンポーネントの最も高い効率を実現するために、有機物モード、及び場合によってはサブストレートモードをコンポーネントから切り離す必要がある。

[0005]

切り離しの効率を改良するために、光サブストレートモードの分離に関する複数の方法 及びデザイン、 特に底面放射型 O L E D に対する複数の方法及びデザインが知られている 。『 薄 い フ ィ ル ム の 発 光 ダ イ オ ー ド の 表 面 構 造 か ら の 3 0 % の 外 部 量 子 収 率 』(I. Schn i tzer, Appl. Phys. Lett., vol. 63, 2174頁(1993))という文献は、十分な範囲でサブ ストレート及び空気の表面での全反射が発生することを抑制するために、サブストレート の表面を粗くすることを提案した。この粗面化は、例えば有機層に対向するサブストレー トの表面をエッチングまたはサンドブラストすることで行うことができた。『背面サブス トレート改変による有機物ダイオードの外部へのカップリング効率の改良』(C. F. Madi gan, Appl. Phys. Lett., vol.76, 1650頁(2000))という論文では、サブストレート表 面の背面に球形のパターンを応用することが開示されている。このパターンは、例えば練 られる、または薄く延ばされてサブストレートの上に塗られたレンズのアレイを含んでい ても良い。『単層に整列したシリカマイクロスヒアが媒体中に分散している有機物による 光放射デバイス』(T. Yamasaki等,Appl. Phys. Lett.,ボリューム76,1243頁(2000))の文献は、OLED中の光の分散を改良するために、クオーツガラスのマイクロスヒア をサブストレートの表面に適用している。これらのマイクロスヒアは、OLEDに近接す るように配置してもよい。さらに、OLEDによって放射される光の波長のレンジの周期 の長さをもつ周期的構造は、サブストレートと第1の電極との間で、光ダイオードの光反 応層の中で伝搬する周期的な構造を発生するということが知られている。結果としてコン ポーネントの効率を増大させるその最終的なジオメトリーはブラッグ散乱(Bragg scatte ring) である。J. M. Lupton等, Appl. Phys. Lett., vol. 77 3340頁(2000)参照のこ と。さらに、ドイツ特許公開公報(Offenlegungsschrift)DE 101 64 016 A1は、有機物 発光ダイオードに関連している。公報では、少なくとも1個の有機層が異なったそれぞれ の領域にあり、そこではさまざまな屈折率をもつことが示されている。有機物の中での位 相の界面での屈折の結果、幾つかのフォトンは層の中に残り、同質の層の場合と比較して 波の伝導が減少する。

[0006]

さらに、活性有機層が本質的に同質ではないことをさらに利用するために、ナノパーティクルなどの外部ボディに有機エレクトロルミネッセント部材が導入され、有機物内での波の伝搬効果が防止された活性有機層が知られている。例えば、『ポリマー複合光発光装置での輝度の拡大』(S. A. Carter等,Appl. Phys. Lett., vol.71(1997))を参照のこと。これらのナノパーティクルは、例えば、TiO₂,SiO₂,またはAl₂O₃からなり、MEH-PPVなどの重合体のエミッター部材に組み込まれている。

[0007]

底面放射型OLEDに加えて上部放射型OLEDでは、特徴的な応用例に対する親しさに関する有利な点をもつので、さらに関連性が増している。もし、サブストレートと同様の両方の電極が透明であれば、コンポーネントはその全体でエレクトロルミネッセントすることのできるものを作ることができる。即ち、放射を上げたり下げたりできる。もし、サブストレートが上部放射型OLEDのように透明でなければ、多くの他のサブストレートをガラスに加えることによって用いることができる。例えば、フレキシブルなコンポーネントであり、曲げることができる。さらに、平らな金属の箔やシリコンのウエハ、またはプリント回路基板と同様のシリコンベースの電気的なコンポーネントを備えた他のサブストレートなどを上部放射型エレクトロルミネッセントコンポーネントとして提供することができる。

[0 0 0 8]

〔発明の概要〕

10

20

30

本発明の目的は、一般的に上部放射型のエレクトロルミネッセントにおいて、少なくとも1個の有機層中での光の分離効率を向上させることである。この目的は、クレーム1の特徴であるコンポーネントの装置に関係する驚くほど単純な方法によって解決される。

[0009]

本発明にかかる上部放射型のエレクトロルミネッセントコンポーネントは、特に1個の発光ダイオード装置がサブストレートと、上記サブストレートに最も近い第1の電極と、上記サブストレートからはなれた第2の電極と、電極間に配置される少なくとも1層の光放射有機層とを含んでおり、放射される光が上記第2の電極を通過するようにデザインされている。上記コンポーネントは光活性と、特に散乱中心の形状が不均一な光散乱性とを備える追加層が、少なくとも1層の有機層から対向しつつ離れている上記第2の電極の側面に配置されており、放射される光のうち上記追加層の放射の角度が0.6より大きいという発明に従うものとして特徴付けられている。上記追加層の放射 の角度は、適切な式ョ e - (d) に従って決定される。 は吸収係数を示しており、d は層の厚さを示している。

[0010]

本発明に従った上部放射型のデザインでは、エレクトロルミネッセントコンポーネントは、その分離効率を特徴的な実施形態の機能としての 4 個の要因によって増やすことができる。その特徴的な実施形態は重要な改良を意味している。さらに、上記追加層は、指摘した機能に加えて他の機能を仮定することもできる。

[0011]

本発明は、有機層中及び透明電極でのオプティカルモードの散乱の影響についてのアイデアを基にしており、そのような方法では有機層または複数の有機層に対面しつつ離れている第2電極の側面にある分離層が設けられており、分離効率が増加している。とにかか、光の屈折による光の効率的な不均一化は、この場合好ましい。それらは、例えば散乱効果、または分散効果を生じ、活性中心が境界面、特に電極に対面しつつ離れている境界のと同じように分離層内に配置される。さらに、この不均一さは上記層自身による内部の理由と同じように外部からの自然現象として生じる。特定の分離層のデザインは、オプティカルモードが有機層中、または複数の有機層中、及び/または接触層中で発達することを妨げ、そして光は主として外部モードで結合する。分離層は、追加層の中の非常に多くの光の吸収を避けるために透明でなければならない。発明者は、本発明によって、伝達の角度が0.6よりも大きいことが最終的に多くの光を結合させてコンポーネントの外部に出すことに十分であることを見出した。

[0 0 1 2]

有利な実施の形態は、従属請求項の存在を示している。

[0013]

追加層または分離層は、直接上記第2電極に隣接しており、また上記実施の形態での機能として上記第2電極に接続されている。しかしながら少なくとも断面において、上記第2電極から離れることができる。上記追加層と上記第2電極とが共通の結合表面を形成し、かつ/またはお互いに結合しているかどうかということが、上記追加層中での有機物モードでの特に効果的なカップリングをもたらす。しかしながら、例え上記追加層が上記第2電極から少なくとも断面において離れていたとしても、それは応用例として確かに重要である。しかしながら、間隔はおおよそ放射される光の波長より短かくあるべきである。

[0014]

分離において、特に効率の程度が高い場合は、たとえば光学的に影響のある不均一性が散乱粒子として層中に準備されており、特に上記追加層の体積中に均一に準備されており、上記粒子が約 0.05μ mから 100μ mの大きさであった場合であるときに実現することができる。ここに示した散乱粒子の大きさは、レイリー散乱(Rayleigh scatter)を形成し、波長非依存性の散乱を保証する。散乱の強度は $1/4\mu$ に比例する。もし、散乱粒子が約 100μ mよりも大きい場合、散乱は前方方向に非常に大きく広がり、吸収が大きくなる。それは波長依存の散乱と同様にまさに好ましくない。本発明では、『散乱粒子

10

20

30

40

』の概念は、追加層中の全ての粒子または領域が0.05μmから100μmの範囲であ り、実質的にミー散乱 (Mie scattering) であり、すなわち、波長非依存であるという特 性であることを含んでいる。さらに、しかしながら重要であるが、もし光学的に影響のあ る不均一性が、上記第2電極に対面しつつ離れている上記追加層の表面に準備されている 場合、上記散乱中心は約0.05μmから100μmの大きさである。

[0015]

特に効果的な分離層は、示された不均一さがその表面に形成されているのと同じように 上記追加層中に準備するときに作ることができる。

[0016]

第2電極の厚さは意図的に200nmより小さいとする。特に80nmより小さいとす る。これによって、有機層からの光が上記追加層の中で特に効果的にカップリングする。 これは、エバネッセント領域(evanescent field)が第2電極によってそれほど弱められ ないからである。もし上記追加層での屈折率が、電極間に配置されている最も近い有機層 の屈折率よりも大きく設定されていた場合、さらに効果的である。もし第2電極の厚さが さらに小さく、特に約40nmであれば、特に効果的である。

電極からの光が上記追加層に入る場合、上記第2電極と上記追加層との境界面での光の 全反射を避けるために、上記追加層の屈折率が上記第2電極の屈折率よりも大きくなるよ うに設けることができる。ここでは、上記追加層の屈折率が1.3から2.3の間である かどうか、特に1.6から2.0の間であるかどうかが重要であるといえる。その結果と して、上記有機物モードは完全に、または重要な部分において、上記分離層に中にカップ ルされる。

[0018]

もし幾つかの有機層を含んでいるならば、上部放射型のエレクトロルミネッセントコン ポーネントであっても本発明のように分離層を設けることができるということは一般的に 決定されている。特に、ドイツ特許公開公報(Offenlegungsschrift)DE 102 15 210 A1 に示すように、もし他の有機層が2個の電極の間の光放射する有機層の近くに配置されて いた場合、効果的である。そのようなコンポーネントの一般的な構造は、反転していない 構造では、後述する層を備えている。

[0019]

- 1 . サブストレート、
- 2 . 第1電極、ホール注入のアノード、
- pにドープされた、ホール注入及び伝達層、
- HOMO (highest occupied molecule orbital:最高占有分子軌道)のエネル ギーレベルが、その層を取り囲むHOMOのエネルギーレベルに一致している部材からな るホール側の薄い中間層、
 - 5 . 光放射層、
- LUMO(lowest unoccupied molecule orbital:最低非占有分子軌道)のエネ ルギーレベルが、 その層を取り囲むLUMOのエネルギーレベルに一致している部材から なる電子側の薄い中間層、
 - nにドープされた、電子注入及び伝達層、
 - 第2電極、電子注入のカソード。

[0020]

コンポーネントの構造が反転した場合では、後述する層のようになる。

[0021]

- サブストレート、 1 .
- 第1電極、電子注入のカソード、
- n にドープされた、電子注入及び伝達層、
- LUMO(lowest unoccupied molecule orbital:最低非占有分子軌道)の エネルギーレベルが、その層を取り囲むLUMOのエネルギーレベルに一致している部材

10

20

30

40

からなる電子側の薄い中間層、

- 5 . a) 光放射層、
- 6.a) HOMO (highest occupied molecule orbital:最高占有分子軌道)のエネルギーレベルが、その層を取り囲むHOMOのエネルギーレベルに一致している部材からなるホール側の薄い中間層、
 - 7 . a) pにドープされた、ホール注入及び伝達層、
 - 8 . a) 第 2 電極、ホール注入のアノード。

[0022]

ドイツ特許公開公報(Offen legungs schrift)DE 102 15 210 A1に示すように、ホール伝達層がアクセプタ型の有機部材と同じようにρにドープされており、電子伝達層ががアクセプタ型の有機部材と同じようにρにドープされており、電子伝達伝達伝達内型の有機部材と同じようにドープされている。このドーピングは、結果として伝達伝統性では、無型的には20から40nm)と比較して最も高い膜厚を有がようにされている。これまでは、本発明に従うコンポーネントが反転していならば、その他の有機産が上記追加層と上記活性有機層との間に配置されていたならなりのnmの間であることが重要であった。特に厚されており厚さが50nmの間である。あった。コンポーネントが反転している構造の場合、他の有機層がホール伝達層でありた。コンポーネントが反転している構造の場合、他の有機層がホール伝達層であった。コンポーネントが反転している構造の場合、他の有機層がホール伝達層であった。特に厚さが100nmの間である。上記に示された本発明のコンポーネントの自己があり厚さが50nmがら2μmのコンポーネントの同じが100nmの間である。上記に示された本発明のコンポートに見きが100nmがら100nmの間に配置されると理解される。

[0 0 2 3]

本発明のコンポーネントの実施の形態に依存して、予め示した層のタイプの全てが反転、または反転していない構造を含むわけではないということを完成のために指摘する。一方、さらに、たとえば薄い(10nmよりも小さい)接触・改良層(contact-improving layer)などの他の層が、電子伝達層とカソードとの間、及び/またはアノードとホール伝達層との間に設けられていても良い。後述する製造工程、特に第2電極に接しているか、近接している分離層の応用例において、厚くドープされた電荷伝達層が光放射有機層と、分離層を形成している間に光放射層の保護を構成している分離層との間に存在することは本質的である。

[0 0 2 4]

上記追加層は、分離層の厚さが 0.05μ mから 1.000μ mの間、特に 0.5μ mから 1.00μ mの間にあることが重要である。

[0025]

もし追加層が、光の分離効率を上昇させるのではなく、同時に構成するようにデザインされている場合、電極の間に配置された層への機械的な負荷、電磁放射、粒子放射、湿気、空気及び / または化学的影響に対する保護が重要である。このような方法では、上記追加層はカプセル化される、または機能が保護されてさらに追加される。これは特にディスプレイへの応用として有利である。

[0026]

第2電極の上への追加層の塗布は、一つ、またはより多くの技術によって行うことができる。たとえば、上記追加層はスパッタ、結晶化して成長させる、またはアモルファス凝結させて形成することができる。分離効率を向上するために、上記追加層が予め光学的な不均一性を有しているということが唯一必要である。

[0027]

もし上記追加層がマトリックス(matrix)、特に追加層をあてがうために溶液中で成長したマトリックスを備えているのであれば、そのマトリックスは外部から、光学的な不均一さが導入されていることが重要である。このマトリックスは、外部から、光学的な不均一さが組み込まれている写真用ラッカー(photolacquer)を特に含んでいても良い。さら

10

20

30

40

10

20

30

40

50

に一方で、光学的に効果的な不均一さをその表面に配置するために、その表面で写真用ラッカーを特に粗くする構造も可能である。

[0028]

もし上記追加層が内部に、光学的に効果的な不均一さを有している場合、たとえば空間的に隔てられ、異なる位相または欠陥を有しているということもさまざまな応用にとって重要である。このような不均一さは、それが 0 . 0 5 μ m から 1 0 0 μ m の範囲に広がっている限り可能な光のミー散乱を形成することで調整される。

[0029]

上記方法に関するように、本発明は上記の目的を上部放射型であり、エレクトロルミネ ッセントコンポーネントが特に有機発光ダイオード装置としてデザインされており、その 第 1 電極がサブストレートに最も近く、第 2 電極が上記サブストレートから離れており、 少なくとも1個の光放射有機層が両電極の間に位置するように配置されており、その第2 電 極 が 光 を 放 射 す る も の の 製 造 方 法 に よ っ て 解 決 す る 。 上 記 方 法 は 、 光 学 的 に 効 果 的 な 光 散乱の不均一さを備える追加層が少なくとも1個の有機層から対面しつつ離れている第2 電極の側面にあてがわれるように特徴付けられている。この追加層は1個、または多くの 薄膜層をあてがう技術によってデザインすることができる。特に、上記追加層はウエット ケミカリ(wet-chemically)に上記第2電極の上にあてがうことができる。上記追加層は マトリックス部材によって、粒子の大きさがミックスされた散乱粒子に形成される。この 混合物はウエットケミストリであてがわれる。溶液は、製造を行うためにマトリックス部 材に加えることができる。溶液は、付加的な層にウエットケミカルを適用するために一方 から供給することができる。また、第1に散乱粒子をマトリックス部材に混ぜることがで きる。さらに、粒子をマトリックス部材と混ぜるための分散エージェントを供給すること ができる。これらは、もし分散粒子が好ましい方法によってマトリックス部材中にガスの 泡の形状に形成することができるのであれば、これも発明の範疇である。

[0030]

追加層をあてがう方法で、シンプルな方法を行うために特に有利な方法は、光学的に効果のある不均一さを供えており、分散中心を形成するフィルムを薄く延ばす(laminating)、または貼り付ける(pasting)ことを含んでいる。さらに、上記追加層はスパッタ、結晶成長、または凝結によって形成することができる。たとえばPECVD法(plasma enhanced chemical vapor deposition:プラズマ化学気相成長法)を用いることができる。この方法では、上記追加層が結晶、アモルファス、またはガラス状に形成することができる。特に、もし上記追加層が気体状態から気相成長(vapor-deposited)する場合、蒸気のパラメータは、ポリクリスタリンの微細構造及び派生構造が、動作中にコンポーネントの分離効果を増大させるための光学的不均一性としてふるまうように調整されるので有利である。

[0031]

特に高い密度の光学的に効果のある不均一性を形成するために、上記追加層の生産の間、格子定数の異なる部材が気相成長させられるとしてもよい。その結果として、生じたポリクリスタリンは成長し、及び/または、追加層でのオフセットリミットが増強される。異なる部材は、同時に気相成長するか、連続して気相成長することができるので、上記追加層は異なる部材による薄膜層の連続層が含まれている。

[0032]

さらに、追加層の部材が気相成長させられた部材、またはスパッタによる部材である場合、光学的に不均一に形成している部材がコールドスプレイ法(cold spray method)によって上記追加層に導入されているかということも重要である。

[0033]

さらに、もし自己晶析、または部分的に自己晶析した有機層が上記追加層を形成するために気相成長させられていた場合も重要である。先に結晶化して生じた光学的に効果的な不均一性を有するポリクリスタリンが上記の原因によって生じ、異なるフェーズ(クリスタリン、アモルファス)が上述の分散中心の生じる第2層中に存在する。追加層として気

(11)

相成長した有機層は、これらの層が実際のOLED構造上で破壊することなく容易く利用することができるという有利な点を備えている。分離層の屈折率は、凡そ実際のOLEDに一致する。しかし一方で、上部放射型コンポーネントの場合許容することができる。

[0034]

すでに上に説明したように、100nmから1000nmの厚さであり、有機物がドープされた伝達層は、追加層がウエットケミカルの方法で熱的な気相成長またはスパッタによって光放射層にダメージを与えることなく形成された最上部の薄いコンタクト層(伝導電極)に引き続いて有利にあてがわれる。もし上記追加層がコンポーネントの有機層にプラズマによるダメージを与えないように不活性ガスによってスパッタ形成されているかどうかも重要である。

[0035]

追加層の部材及び分散中心を形成している部材が追加層を形成するために交互にスパッタ、または気相成長されているかも重要である。すなわち、最適な応用技術がそれぞれの部材に用いることができる。つまり、両方の部材は同じ技術、または異なる技術があてがわれることができる。

[0036]

またすでに述べたとおり、第2電極に対面しつつ離れている上記追加層の表面での光学的な不均一性もまた重要性が生じている。たとえば、ブラシがけ、削ること、サンドブラスト、またはフォトリソグラフィ技術による追加層の微細構造形成は、この目的に好ましい。これらの機械的な方法では、工程のパラメタは有機物の光ダイオードにダメージを与えない方法を選択することができる。分離層が十分な機械的安定性を備えていることも重要である。上記の要求を公正に行うために、2層、または多層の上記追加層を用いることも重要である。これらに示したサンドブラスト、削ること、ブラシ掛けするなどの方法は、光の分離を向上させるための一つの要因となる粗い表面に形成されている分離層の表面から変則的な部材を取り除く方法として有効である。

[0037]

特に有効な方法は、微細構造のスタンプを上記追加層の外側の表面に押し付けた表面構造の応用例である。スタンプの圧力の応用の結果、分離層の部材は恒久的に変形するか、部分的に分断され、その結果光の分離を向上させるという望ましい効果を生じる変則的な形状の表面が生じる。

[0038]

分離層の下に配置されたOLEDがスタンプの圧力を与える応用例でダメージを避けるために、その力は、追加層へのスタンプの手順が実質的に層に沿って導入されることによって提供することができる。このことは、適切な幾何学的なスタンプの形状によって特に達成される。

[0039]

しかしながら、スタンプが追加層の表面に形成する形状が波型形状であるかということも重要である。そのようなスタンプは、たとえばフォトリソグラフィの方法によって形成することができる。さらに、フォトリソグラフィの方法や、スクリーンプリントの方法は、構造を持った表面を追加層の上に形成する上で有利に用いることができる。

[0040]

特にOLEDを保護することのできる上記追加層をあてがう方法は、第1にそれをフィルムとして形成し、続いてラミネートするか貼り付けてコンポーネントにする工程を含んでいる。

[0041]

〔発明の好ましい実施の形態の記述〕

本発明は、同封された図面を参照する複数の実施の形態によって説明される。その図面は、以下の通りである。

[0042]

図1は、従来の上部放射型OLEDを示す概略図である。

10

20

30

40

10

20

30

40

50

[0043]

図 2 は、本発明の第 1 の実施形態に従ってデザインされた上部放射型コンポーネントを示す概略図である。

[0044]

図 3 a / b は、本発明のさらなる実施形態に従ってデザインされた上部放射型コンポーネントを示す概略図である。

[0045]

図4は、本発明の上部放射型コンポーネントの製造方法を示す概略図である。

[0046]

図5は、現実のOLED構造での図4に示す概略的な方法を示している。

[0047]

図6は、異なるOLED構造での図4に示す概略的な方法を示している。

[0048]

図1は、従来の上部放射型コンポーネント100の構成を示す概略的なスケッチである。望ましい例としては、サブストレート110に最も近い電極120(以降では第1電極と記載する)が、反射金属層としてデザインされている。図中に有機層構造130として示されている幾つかの有機層が第1電極の上にあてがわれている。この層構造は、少なくとも1個の有機エレクトロルミネッセント層を含んでいる。層構造130には、伝導酸化物などの透明部材を含んでいる第2電極140が続いている。

[0049]

2個の電極の間に電圧を与えると、電荷、即ち一方からの電子と他方からのホールとが狭間にある有機層内の接合箇所から注入され、活性領域で光を放射する再結合によって電子・ホールの対が形成される。図では、典型的な放射点が符号131として示されている。図にそれぞれの矢印で示す光の伝搬はこの放射位置から始まる。明白なように、次の層への光の反射及び/または伝達は2個の層の間の境界面で起こっている。コンポーネント中に残っている光、ここでは層構造130及び/または電極140の中の光(光線0M1)は、有機物モードとして記載される。そして、コンポーネントを去っていく光(光線EM1,EM2)は外部モードと記載される。平坦な有機層は層の中で生み出された光に対する0ではない吸収係数を持っているので、この光は層の長さ方向に伝搬するコースで吸収される。

[0050]

本発明では、上部放射型コンポーネントにおいて分離効率を上昇させるようなOLEDのデザインを始める。この目的のために、分離層と記載される追加層は、本発明において第2電極の横に備えられ、分散中心として光学的に効果的な不均一さを備えており、上記不均一さが分離層またはその表面での実施形態の機能として配置されている。第1の構ののための第1の典型的な実施形態が概略的スケッチとして図2に示されている。有機層の数が本発明の従属する部分としてふるまうので、それらについても単に層構造130とで図2に示した。電極120はサブストレート110の上に背面となるようにあてがわれており、相互に結合している。そしてその電極120には目に見える範囲の光を生じる有機層構造130が続いている。慣例上第2電極が続き、本発明の追加層の分離層150があてがわれている。後者は、粒子の大きさが50nmから100μmの間にある散乱粒子151をその体積の中に含んでいる。この例では、全ての分散中心での粒子の大きさは約20nmである場合が示されている。

[0051]

図 2 に示す本発明のコンポーネントは、実施の形態に依存してさまざまな方法で形成することができる。実施の形態に依存して、分離層はプリント方法(インクジェットプリント、スクリーンプリント、フレキソプリント、タンポンプリント、及び他の高圧、可変階調のグラビア印刷の平板印刷や、多孔性印刷方法)、混ぜ物をする方法、スピンコーティング、ディップコーティングロールコーティング、スプレーなどによってウエットケミカリにあてがわれる。分離層は、層中の内部の不均一さによるものであり、他の追加がなく

単独で好ましい強度に散乱する表示器の品質、または実際の層から光学的な品質の異なる 粒子を追加することによって形成されたものとして得ることができる。この場合、散乱粒 子は、たとえば溶液中などに分散している。

[0052]

実 施 形 態 に よ る と 、 1 個 ま た は 複 数 の 後 述 す る 部 材 が 存 在 し て お り 、 溶 液 、 乳 液 、 及 び / または分散の工程の間に用いられている応用例に依存しており、OLEDの上にあてが った後に分離層のマトリックスを形成している追加層として用いられている。たとえば溶 液を蒸発させること(硬化作用)が用いられている。

[0 0 5 3]

- ・重合溶液、たとえば有機物の液体中、たとえばキシレン、トルエン、アニソール、ト リメチルベンゼンまたは他の芳香溶媒中のポリフルオレンまたはポリスチレンなどの溶液
- ・ 有 機 ガ ラ ス な ど の 有 機 物 で 非 重 合 で 層 状 の 部 材 の 溶 液 、 た と え ば 芳 香 溶 液 中 、 た と え ばキシレン中のオルソターフェニルまたは1,3,5-トリアルファナフチルベンゼン、
- ・熱、化学的、または光反応性の方法で重合が起こるメチルメタクリレートやアルキル ジグライコールカーボネートまたはそれらの誘導体のように、適用した後に重合するモノ マーまたはモノマーの混合物、
- ・重合添加剤、たとえばポリカーボネートを適用した後に結合するモノマーまたはモノ マーの混合物、
 - ・光学的な接着剤、
 - ・写真用ラッカー (photolacquer)、
- ・化学的に硬化する接着剤(たとえば 2 コンポーネントの接着剤)、熱硬化性の接着剤 (たとえばアクリレート、エポキシレジン)、またはアクリレートまたはエポキシレジン などのUV硬化性の接着剤、などの透明またはやや光を通過させる接着剤、
- ・低 密 度 ポリエチレン、ポリカーボネート、 及びポリウレタンな どの 透 明 なサーモ プラ スティック、
 - ・フェノールレジンまたはメラミンレジンなどのデュロプラスチック、
- ・たとえばポリアクリレート、ポリビニルアルコール、またはポリビニルアセテートな どの水性、または有機物の乳液、またはフッ化有機物の乳液、
- ・アルキッドレジンラッカー (alkyd resin lacquer) などのクリアラッカー、ニトロ 及びニトロ含有ラッカー、ポリウレタンラッカーなどの2コンポーネントのラッカー、水 耐性ラッカー、人工樹脂ラッカー、及びアクリレートラッカー、
 - ・ゼラチン、セロファン、またはセルロイドなどのコラーゲン蛋白質、
- ・ 重 合 分 散 剤 (た と え ば チ タ ニ ウ ム 2 酸 化 物 粒 子 及 び 水 中 の ポ リ ビ ニ ル ア セ テ ー ト) な どの分散剤、及び
 - ・塩溶液などの無機物の溶液、または分散剤。

マトリックス部材に依存して用いられる散乱粒子は、複数の可能性のある群から選択す ることができる。たとえば、

- ・塩の結晶などの無機の微小結晶、またはシリケート、サファイアの微小結晶、MgO 、またはSiOゥなどの金属酸化物、
- ・ 炭 水 化 物 な ど の 有 機 物 の 微 小 結 晶 、 ス タ ー チ ま た は セ ル ロ ー ス な ど の 結 晶 化 し た 重 合 体粒子、またはポリイミド、ポリ-3,4-エチレンジオキシチオフェン(PEDOT) : ポリ - (スチレンスルフォネート)(PSS)結晶などの合成ポリマー、
 - ・エーロシル (Aerosil)
 - ・たとえばクオーツグラス (SiO゚) などの無機アモルファス部材、
 - ・ナノパーティクル、
- ・ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリイミド、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエーテル、フルオロポリマー、ポリアミド、及び ポリビニルアセテートなどのポリマー由来の粉末、

10

20

30

40

- ・芳香族、脂肪族、及びヘテロ管などの非重合性の有機部材由来の粉末、
- ・たとえば不活性炭化水素(ペンタン)、希ガス(アルゴン)、 N₂ , C O₂、または F C H C などのガスによって形成される、マトリックス溶液に導入された気体の泡、
- ・たとえばマトリックス溶液の CO_2 または N_2 などのガスを発生する化学反応の過程で化学的に導入された気体の泡。

[0055]

さらに追加層は、本実施の形態では示していないが、薄く引き延ばすことによってドライの方法をあてがうことが可能である。フィルムの形成の間に薄く引き延ばすことによる不均一性、たとえば上記に示した全ての引用したマトリックスエージェントと散乱粒子との組み合わせで薄く引き延ばすことが好適であるということはすでに紹介した。たとえば、エーロシル粒子がポリビニルアセテートのフィルムに組み込まれ、ラミネートフィルムが上部放射型OLEDの上に設けられる。代わりとして、フィルムが貼り付けられていても良い。追加層を貼り付けるということは、特に、フィルムの両側が貼り付けられており、一方の貼り付けられたフィルムが追加層のフィルムに接触すると共に他方に貼り付けられたフィルムがコンポーネント、特に電極に接触するといった貼り付けフィルムになるように構成されることである。

[0056]

本発明の上部放射型エレクトロルミネッセントコンポーネントの他の種類は、追加層がスパッタ、PVD (physical vapor deposition:物理気相成長法)、CVD (chemical vapor deposition:化学気相成長法)、PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition:プラズマ化学気相成長法)、MBE (molecular beam epitaxy:分子線エピタキシー法)、MEE (molecular enhanced epitaxy:分子促進エピタキシー法)、MOVPE (metal organic vapor pressure epitaxy:有機金属気相成長法)、またはOVPD (organic vapor phase deposition:有機気相成長法)などの複数の方法のうちの1種類で供給されるように形成される。以下の部材は、これらの方法を用いる場合に用いることができる部材のうち一部を記載したものである。

[0057]

・たとえばシリコン酸化物(SiO $_2$)、亜鉛酸化物(ZnO)、ジルコニウム酸化物(ZrO $_2$)、アルミニウム酸化物(Al $_2$ О $_3$)、インジウム - 錫酸化物(ITO)、またはインジウム - 亜鉛酸化物(IZO)、チタン酸化物(TiO $_2$)、ガリウム酸化物(Ga $_2$ О $_3$)などの金属酸化物、

・たとえば、II・VIとIIIグループの窒化物の複合体、及びそれと同様の複合体の半導体などの大きなバンドギャップをもつ 2 価の半導体複合体、

・たとえば、気相成長およびメチルメタクリエート(MMA)、アクリル酸のように連続的に重合したモノマーなどの有機層、

・ 芳香族、脂肪族、ヘテロ管、たとえばテトラキスジフェニルアミノスパイロバイフルオレン(s p i r o - T A D) 、トリスカラゾリルトリフェニルアミン(T C T A) 、バチオフェナンチロリン(B p h e n) などのケトン、などの小分子による有機層。

[0058]

追加層用の引用したこれらの部材の殆ど全ては、それらの可視スペクトルの範囲での透過性に加えて有機層よりも大きい、または等しいまたはその屈折率によって特徴付けられている。活性有機層の中で発生する光の範囲は、有機層から本発明のコンポーネントの追加層中に特に効果的に結合し、それらは示された分散中心によって構造を出ることで分離される。追加層の部材の殆どが可視スペクトルの範囲で透過性であり、UVの範囲で高い吸収を示すので、そのような追加層は湿度や空気に対しての有機層の保護を提供するだけでなく、UVの放射に対しても保護している。

[0059]

コンポーネントの有機層は、プラズマまたは機械的な反応、特にたとえば透明電極にITOを形成する場合や、追加層にSiO2をあてがっている場合などの金属酸化物をスパッタしている間にダメージを受ける。そのため、このような製造方法がなされる場合や、

10

20

30

40

10

20

30

40

50

さらに光放射層を保護するためのダイオードの最上部の有機層がルールとして特に厚く形成される場合には、アルゴンなどの反応性のないガスが用いられる。この最上部の有機層を介して生じる電圧降下が高すぎないようにするために、開示している内容が完全に参照に含まれているドイツ特許公開公報(Offenlegungsschrift)DE 102 15 210 A1では、この層での伝導性がドープすることによって増加している。たとえば、透明層は、実施形態に従って、100 n m から1 μ m の間の厚さを持っている。そのため、透明層の下にある活性有機層は後述する過程のステップ、特に透過分離及び / または追加層へのスパッタにおいて保護されている。

[0060]

本発明の更なる実施形態では、たとえば Z n S e または G a N などの追加層の部材は気相から凝結させられ、その結果この製造方法ではガスプラズマが要求されなくなるのでダイオードの有機層は十分充填される。追加層の粒子の部材は、真空中で熱による蒸発によって透明電極上に供給される。典型的な蒸発温度は、たとえば Z n S e では約600 から800 である。気相成長過程の間、層構造の有機層に対する熱放射の危険がないようにコンポーネントは熱源から十分な距離が離されて配置される。もう一度の、O L E D への熱の影響は、厚くドープした透明層によって最小化される。

[0061]

[0062]

分離層が金属酸化物のスパッタによって形成されている実施形態では、完全なアモルファスフィルムが形成されている。実施形態では、散乱粒子は追加層中で追加層の部材およびコールドスプレー法を促進するためにあてがっている微小金属粒子が代わりに散乱することによって達成されている。そのようなコールドスプレー法では、たとえば銅粉などの金属粉がマイクロメータの大きさの散乱中心として分離層に導入されている。別の実施形態では、光学的な不均一さを備えた追加層は、追加層の部材及び銅などの金属がコンポーネント中で交互に散乱するように形成されている。金属は非常に短く散乱するので、吸収が非常に強い連続的な金属フィルムではなく金属のクラスタが形成されている。

[0063]

分離層を形成するための有機層が気相成長されていた実施形態では、スパッタまたはコールドスプレー法によって散乱中心を導入する可能性があった。そのため、微小金属粒子または金属酸化物のクラスタが不均一性として追加層中に存在する。別の実施形態では半導体複合体のクラスタが有機層の間に気相成長されている。さらに別の本発明のコンポーネントの実施形態では、自己晶析化するポリクリスタリンである有機部材が分離層中に散乱中心を形成するために選択されている。そのようなコンポーネントの実施形態によると、追加層はたとえばアントラセン、フタロシアニン、ターフェニルジアミン(TPD)、ペリレンターカルボキシイックジアンハイドライド(PTCDA)またはBフェン(Bphen)などで形成されている。

[0064]

さらに、本発明の実施形態では、追加層が有機層の気相成長によって形成され、続いてたとえばUV放射によって重合している。微小金属粒子または金属酸化物クラスタの形状の追加された分散中心は、コールドスプレー法または金属スパッタによって分離層に再導入することができる。メチルメタクリレート(MMA)の追加層は、典型的な実施形態である。そのメチルメタクリレートは分散中心を導入した後にUV光をプレキシガラス(PMMA)に放射することによって重合したものである。この連続して起こる層の重合は、追加層が導入された散乱粒子によってダメージを受けないという有利な点を有している。

[0065]

上記に記載した本発明のコンポーネントの実施形態は、分離層が第2電極上に追加されたOLEDに限定しており、光学的な不均一性は追加層中に形成されている。

[0066]

さらに、他のコンポーネント中にこのような追加層の表面の不均一性を形成するということも可能である。そのような不均一性は、50nmから100µmの間の大きさである。このようなタイプでは、一般的に全ての上記で挙げたマトリクスエージェント、全ての上記で挙げた薄く引き延ばしたフィルム部材及びスパッタ、凝結、及び気相成長するための部材、及びこれらの部材の組み合わせが、追加層を形成するために用いることができる。追加層の表面構造は、機械的、または機械的ではない方法による本実施の形態によって行うことができる。本発明のコンポーネントに分離層の表面構造を形成するための機械的な方法は、たとえば、

- ・微小構造のスタンプによるスタンプ
- ・有機ガラスによる追加層のサンドブラシ
- ・ブラシがけ
- ・削ること

である。

[0067]

図3 a / b) は、その表面が第2電極に対向しつつ離れている分離層を備える本発明の上部放射型のエレクトロルミネッセントコンポーネントを示している。サブストレート110、第1電極120、有機層構造130、第2電極140のデザインは、図2に示す例に示されている。表面の構造は、図3 a の側面図に示すように対称的な溝またはわだち152が分離層150の表面に一様に一列に並ぶ実施形態のようにすることが可能である。この構造は追加層を図面に垂直の方向にブラシがけすることによって図3 a に示す実施形態のように形成することができる。(図示しない)実施形態では、表面の構造が穴、または窪みの形状に形成されていても良い。その構造では一次元方向、即ち線状に形成されていても良いし、2次元に形成されていても良い。

[0068]

それに対して、図3bに示す実施形態は、削る方法によって一様ではなく、むしろランダムに裂けた領域または陥凹153が配置され形成されている追加層150の表面構造を有している。

[0069]

図4は、複数の均等な間隔の切断端部171を備えるスタンプ170が、2個の表面172,173が一点で先細形状となるように形成する追加層150の構造の概略的スケッチを示している。その方法の第1ステップでは、追加層150が第2電極140の上にあれがわれ、続いてその表面に図4に示すステップの方法で形成される。このために、記載されたスタンプ170は追加層150の表面に配置され、所定のスタンプカSでその中にプレスされる。示された切断端部171のデザインは、追加層150の中の力が一例として矢印F1、F2に示すように進行するように形成する。図から明らかなように、用いられるスタンプの力の大部分は、下に位置する有機層130の負荷にならないように、示されたスタンプのデザインによって分離層150の中で横方向にそらされている。スタンプを取り除いた後、その表面上での追加層の分断は不可逆性であるので、分離層150の表

10

20

30

40

面は、複数の均等な間隔の溝によって形成される。これらの溝及び制限された表面は、それ故に光学的な不均一性が活性化されて形成される。

[0070]

図 5 に示すセパレータ 1 8 0 (たとえば写真用ラッカーまたは SiO_2) が追加されたその他の発明の実施形態は、セパレータが形成のためのツールとして作用するスタンプ 1 7 0 の有機層に対する変形やダメージを防ぐように積み重ねられたコンポーネントである。カソードを分離する、またはピクセルを限定するこのような構造は、どちらにせよそれぞれアクティブまたはパッシブマトリクスディスプレイで形成されている。ディスプレイの中に存在しているこれらのセパレータ 1 8 0 は、本発明の中では、大きさや安定性について、形成ツール 1 7 0 による形成操作に耐える用途に用いる為だけにデザインされている。

[0071]

図6は、照射する応用例に関する本発明のコンポーネントの同様の実施形態を示している。そしてスペーサ190は有機層130へのダメージを避けるために導入されている。再度になるが、上記スペーサは、追加層の外側の表面に光学的な不均一性が活性化されて形成されるようにスタンプ操作を行っている間の機械的な負荷に耐えるために、特に機械的な方法に耐えるためにデザインされている。

[0072]

ウエットケミカリに形成された分離層へのスタンプは、層を硬化する前、硬化中、または硬化した後に、実施形態のように行われる。第1の例では、有機層の構造に機械的な負荷をかけることが最も小さい。

[0073]

追加層の構造形成が技術によってなされた場合に、特に保護する方法はスクリーンプリント法のあとに設計される。上記に示したうちの一つのように、ウエットケミカリで形成した層はコンポーネントの第2電極の上に最初にあてがわれ、固定され、基本構造が押し付けられて形成される。スクリーンプリント法では、基本構造を押し付けるために習慣上ポリウレタンドクターブレードなどのドクターブレードが他のものと一緒に用いられる。別の実施形態では、別の層が基本構造によってウエットケミカリに手直しされる。それによって下にある層のエッチングがおこり、構造化を容易にする。保護は、分離層の硬化後では変形が恒久的に残るのでどの場合でも行われる。

[0074]

すでに説明したが、分離層の粗面化は機械的ではない実施形態の方法で行われる。これらの方法では、分離層が非常に薄い、または非常に柔らかくて下にある有機層に十分な機械的な保護が行えない場合に特に適用することができる。追加層に可能な表面の変形方法は、

- ・リアクティブドライエッチング
- ・非リアクティブドライエッチング
- ・酸などを用いたウエットケミカルエッチング
- ・フォトリスグラフィを用いた構造化

である。

[0075]

分離層の粗面化はコンポーネントにあてがわれる前、特に極度に繊細な有機層構造をあてがう前に行われる。これは、明らかにコンポーネントの機械的、熱的、放射の、及び/または化学的負荷を減少させることができる。この有利な方法は、たとえば予め形成されているラミネートフィルムを薄く引き延ばすことによって実現される。第1に、上記のに示された溶液の一つから透明、または半透明のラミネートフィルムが形成される。続いて上記に示した機械的または機械的ではない方法の一つによって、その表側の表面上をフィルムの全反射光を妨げたり減少させたりしないとともにコンポーネント中の有機層/マモードの形成を妨げたり減少させたりしないように粗面化して構成する。コンポーネント上で薄く引き延ばされたフィルムは、第2電極に沿うようにスムースな背面がコンポーネ

10

20

30

40

ントに接続するように行われる。

[0076]

本発明の典型的なコンポーネントでは、ラミネートフィルムは削ることによって粗面化し、薄く引き延ばされるか透明電極、即ち上部電極の滑らかな面に貼り付けることができるポリビニルアセテートを含んでいる。この方法で形成したコンポーネントでは、その効果は300%まで向上する。

[0077]

特に有利であり、示していない実施形態では、追加層に形成前のホイルの形状が接着剤によってコンポーネントの透明上部電極のスムースな側に接着されている。その接着剤は非常に透明性が高く、その品質は有機層を良くカプセル化する方法によって選択されている。これによって、環境的な影響に対する十分よい保護が可能になり、さらにこの方法ではOLEDのカプセル化を追加する必要がない。フィルムの構造は、実施形態によって異なる形状を持つことができる。またフィルムの構造は屋根形状のストリップ、及びその高さが1μmから100μmの間になるようにデザインすることが特に有利である。さらに、その構造は地面に形成してもよく、たとえば巨大な構造にしても良い。

[0078]

さらに特別な効果の実施形態として、分離層がBフェンの有機層のように透明上部電極の上に気相成長させられているものがある。分離層の分散中心はBフェンが部分的に自己晶析化することで形成される。有機層を環境の影響から保護するために、追加のカプセル化が薄いガラスディスクによって行なわれる。このガラスディスクが光の分離に影響を及ぼすことを避けるために、カプセル化するガラスディスクはグラスディスクが平らで平行なプレートとしてふるまうように分離層から十分な距離をとって取り付けられる。

【図面の簡単な説明】

[0079]

【図1】従来の上部放射型OLEDを示す概略図である。

【図2】本発明の第1の実施形態に従ってデザインされた上部放射型コンポーネントを示す概略図である。

【図3】(a)及び(b)は、本発明のさらなる実施形態に従ってデザインされた上部放射型コンポーネントを示す概略図である。

【図4】本発明の上部放射型コンポーネントの製造方法を示す概略図である。

【図5】現実のOLED構造での図4に示す概略的な方法を示している概略図である。

【図6】異なるOLED構造での図4に示す概略的な方法を示している概略図である。

【符号の説明】

[080]

1 0 0 OLEDコンポーネント 1 1 0 サブストレート 1 2 0 第1電極 1 3 0 有機層/層構造 1 4 0 第2電極 1 5 0 分離層 1 5 1 散乱粒子 1 5 2 溝、わだち 1 5 3 陥凹 1 6 0 防護部材 1 7 0 スタンプ 切断端部 1 7 1

172,173 切断表面、スタンプ表面

1 8 0セパレータ1 9 0スペーサE M 1 , E M 2外部モード

10

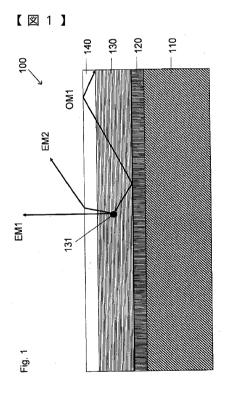
20

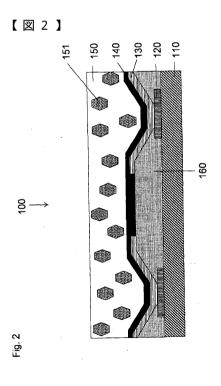
30

40

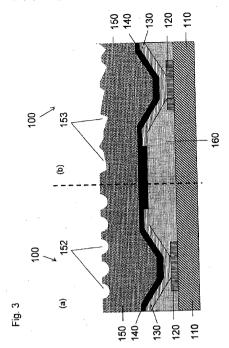
O M 1 有機物モード S スタンプカ

F 1 , F 2 追加層中での力の方向

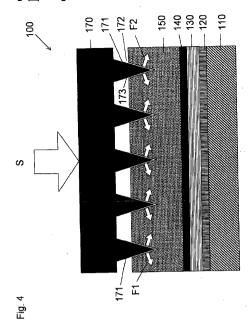




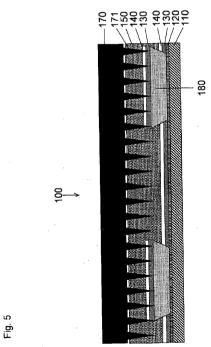
【図3】



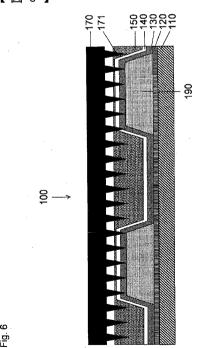
【図4】



【図5】



【図6】



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

【国際調査報告】

intermional application No PCT/DE2005/001229 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. H01L51/54 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L-602BDocumentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 1,2,4-6, X US 2003/127973 A1 (WEAVER MICHAEL STUART ET AL) 10 July 2003 (2003-07-10) 9,12-18, 20-22, 24-27, 30,31 paragraph [0056]; figure 4 paragraphs [0029], [0031], [0038 [0040], [0042], [0043], [0045], [0047], [0048], [0082] 4-7, 9-13,15, [0038]. Υ 16,18, 23,29, 32-36 -/--X See patent family annex. X Further documents are listed in the continuation of Box C. *T' letter document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but also to understand the principle or theory underlying the invention Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the last which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the International filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) navove an invenive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" clocument published prior to the International filling date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 31/07/2006 20 July 2006 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patern Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2260 HV Rijswijk Tct. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-2016 Pusch, C

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal application No PCT/DE2005/001229

·	(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Pelevant to claim No.				
X Y	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages EP 1 406 474 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 7 April 2004 (2004-04-07) paragraphs [0016], [0039], [0057]	1,2,4-6, 8,9,15, 16, 20-23, 25-27, 33,34,36			
		9-13,15, 16,18, 23,29, 32-36			
X	US 2001/035713 A1 (KIMURA HAJIME) 1 November 2001 (2001-11-01)	1,6,8,9, 13,18, 20,32			
	paragraphs [0057] - [0063]; figures 5A-5D figures 8A-8C				
X	EP 1 434 283 A (NITTO DENKO CORPORATION) 30 June 2004 (2004-06-30)	1,2,8, 12, 14-16, 19-21, 23,24, 28,36			
	example 2 paragraph [0038]; figures 2,3 paragraphs [0025], [0041], [0042], [0044], [0077]				
Х	US 2001/026124 A1 (LIU YACHIN ET AL) 4 October 2001 (2001-10-04) paragraphs [0012], [0013], [0033] -	1,4,5, 16,20, 32,35			
	paragraphs [0012], [0013], [0033] = [0035] = [0035]				
Y	US 2002/015807 A1 (SUGINO YOUICHIROU ET AL) 7 February 2002 (2002-02-07) paragraph [0040]	3			
Y	US 2003/111666 A1 (NISHI TAKESHI ET AL) 19 June 2003 (2003-06-19) paragraphs [0014], [0064], [0066], [0103], [0108]	7,10,11, 29			
Y	PFEIFFER M ET AL: "DOPED ORGANIC SEMICONDUCTORS: PHYSICS AND APPLICATION IN LIGHT EMITTING DIODES" ORGANIC ELECTRONICS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 4, no. 2/3, September 2003 (2003-09), pages 89-103, XP001177135 ISSN: 1566-1199 page 97; figure 7(a)	10,29			
	-/				

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal application No PCT/DE2005/001229

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	WO 02/37580 A (3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY) 10 May 2002 (2002-05-10) page 8, line 2 - line 3 page 9, line 14 - line 15	4-6,9, 12,13, 15,16, 18,23, 32-34,36
	page 10, line 14 - page 17, line 10	
	WO 00/76008 A (CAMBRIDGE DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED; BERGER, PAUL, RAYMOND; HEEKS, ST) 14 December 2000 (2000-12-14) page 18, line 19 - line 32; figure 3	35

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT information on patent family members

Intermonal application No PCT/DE2005/001229

				, ,	OI/ DEL	000/001227
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 2003127973	A1	10-07-2003	AU WO	2003202228 03061028		30-07-2003 24-07-2003
EP 1406474	A	07-04-2004	CN DE DE JP US	1498046 60301466 60301466 2004127942 2004061136	D1 T2 A	19-05-2004 06-10-2005 08-06-2006 22-04-2004 01-04-2004
US 2001035713	A1	01-11-2001	TW	516164	В	01-01-2003
EP 1434283	A	30-06-2004	CN JP US	1512241 2004207136 2004183963	A	14-07-2004 22-07-2004 23-09-2004
US 2001026124	A1	04-10-2001	NONE			
U\$ 2002015807	A 1	07-02-2002	CN CN US	1334557 1595249 2005260392	A	06-02-2002 16-03-2005 24-11-2005
US 2003111666	A1	19-06-2003	CN	1422104	A	04-06-2003
WO 0237580	A	10-05-2002	AU CN EP JP TW	4734201 1714460 1330847 2004513484 595011	A A1 T	15-05-2002 28-12-2005 30-07-2003 30-04-2004 21-06-2004
WO 0076008	Α	14-12-2000	AU GB US	4937300 2367692 6878297	Α	28-12-2000 10-04-2002 12-04-2005

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

onales Aktenzeichen PCT/DE2005/001229

31/07/2006

Bevollmächtigter Bedlensteter

Pusch, C

		PCT/DE2005/001229
a. KLASSII INV. I	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 101L51/54	
Nach der int	ernationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und de	r IPC
3. RECHER	CHIERTE GEBIETE	
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssyslem und Klassifikationssymbole) $602B$	
	te, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter	
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenb	ank und evil. verwendete Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Befracht	kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X	US 2003/127973 A1 (WEAVER MICHAEL STUART ET AL) 10. Juli 2003 (2003-07-10)	1,2,4-6, 9,12-18, 20-22, 24-27, 30,31
Υ	Absatz [0056]; Abbildung 4 Absätze [0029], [0031], [0038], [0040] [0042], [0043], [0045], [0047], [0048], [0082]	
	-/	
X Wei	to t	Anhang Patentfamille
"A" Veröffe aber i "E" älteres Anma "L" Veröffe schein ander soil or ausge "O" Veröffe	intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist an Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen diedeatum veröffentlicht worden ist attlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft eren zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenberfaht genamten Veröffentlichungsdatum einer der einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie wirden, wie verden, wie Veröffentlichung, die sind auf eine mündliche Offenbarung, der Ausgebüttung eine Ausgebüttung der sinder Maffinahrung herzicht die des Veröffentlichung der sinde sind wirden, wie Veröffentlich verden, wie Veröffentlich verden, wie Veröffentlich verden, wie Veröffentlich verden, wie Veröffentlich verden verden wie Veröffentlich verden verden, wie Veröffentlich verden	Effentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum richtätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der nicht kolikiert, sondern nur zum Verständnis des der ugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden segeben ist ung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindur aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf er Tätigkeil beruhend betrachtet werden ung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur als auf erfinderischer Tätigkeil beruhend betrachtet nn die Veröffentlichung mit einer oder mahneren anderen hungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und ndung für einen Fachmann nahaltigend ist
.b. Actori	entilchung, die vor dem internationalen Annexidedatum, aber hadt & Veröffentlich beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	nung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dum des Internationalen Recherchenberichts

Europäisches Patentent, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Piljswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016 Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

20. Juli 2006

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermonales Aktenzeichen
PCT/DE2005/001229

tegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	EP 1 406 474 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 7. April 2004 (2004-04-07)	1,2,4-6, 8,9,15, 16, 20-23, 25-27, 33,34,36
	Absätze [0016], [0039], [0057]	9-13,15, 16,18, 23,29, 32-36
(US 2001/035713 A1 (KIMURA HAJIME) 1. November 2001 (2001–11–01)	1,6,8,9, 13,18, 20,32
	Absätze [0057] - [0063]; Abbildungen 5A-5D Abbildungen 8A-8C	
X	EP 1 434 283 A (NITTO DENKO CORPORATION) 30. Juni 2004 (2004-06-30)	1,2,8, 12, 14-16, 19-21, 23,24, 28,36
	Beispiel 2 Absatz [0038]; Abbildungen 2,3 Absātze [0025], [0041], [0042], [0044], [0077]	
X	US 2001/026124 A1 (LIU YACHIN ET AL) 4. Oktober 2001 (2001-10-04)	1,4,5, 16,20, 32,35
	Absātze [0012], [0013], [0033] - [0035]	
Y	US 2002/015807 A1 (SUGINO YOUICHIROU ET AL) 7. Februar 2002 (2002-02-07) Absatz [0040]	3
Y	US 2003/111666 A1 (NISHI TAKESHI ET AL) 19. Juni 2003 (2003-06-19) Absātze [0014], [0064], [0066], [0103], [0108]	7,10,11, 29
Υ	PFEIFFER M ET AL: "DOPED ORGANIC SEMICONDUCTORS: PHYSICS AND APPLICATION IN LIGHT EMITTING DIODES" ORGANIC ELECTRONICS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL,	10,29
	Bd. 4, Nr. 2/3, September 2003 (2003-09), Seiten 89-103, XP001177135 ISSN: 1566-1199 Seite 97; Abbildung 7(a)	
	-/	

Formblekt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blakt 2) (April 2005)

INTERNATIONAL ER RECHERCHENBERICHT

Intermediates Aktenzeichen
PCT/DE2005/001229

	(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Schole* Rezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angebe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.					
iegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommender					
,	WO 02/37580 A (3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY) 10. Mai 2002 (2002-05-10) Seite 8, Zeile 2 - Zeile 3 Seite 9, Zeile 14 - Zeile 15	4~6, 12,1 15,1 18,2 32-3	3,			
	Seite 10, Zeile 14 - Seite 17, Zeile 10					
	WO 00/76008 A (CAMBRIDGE DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED; BERGER, PAUL, RAYMOND; HEEKS, ST) 14. Dezember 2000 (2000-12-14) Seite 18, Zeile 19 - Zeile 32; Abbildung 3	35				
		1				

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

nales Aktenzelchen PCT/DE2005/001229

							000) 001225
	lecherchenbericht ortes Patentdokumen	t	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US	2003127973	A1	10-07-2003	AU WO	2003202228 03061028		30-07-2003 24-07-2003
EP	1406474	Α	07-04-2004	CN DE DE JP US	1498046 60301466 60301466 2004127942 2004061136	D1 T2 A	19-05-2004 06-10-2005 08-06-2006 22-04-2004 01-04-2004
US	2001035713	A1	01-11-2001	TW	516164	В	01-01-2003
EP	1434283	A	30-06-2004	CN JP US	1512241 2004207136 2004183963	Α	14-07-2004 22-07-2004 23-09-2004
US	2001026124	A1	04-10-2001	KEI	VE		
US	2002015807	A1	07-02-2002	CN CN US	1334557 1595249 2005260392	A	06-02-2002 16-03-2005 24-11-2005
US	2003111666	A 1	19-06-2003	CN	1422104	Α	04-06-2003
WO	0237580	A	10-05-2002	AU CN EP JP TW	4734201 1714460 1330847 2004513484 595011	A A1 T	15-05-2002 28-12-2005 30-07-2003 30-04-2004 21-06-2004
WO	0076008	Α	14-12-2000	AU GB US	4937300 2367692 6878297	A	28-12-2000 10-04-2002 12-04-2005

Formblett PCT/ISA/219 (Anhang Patentfamilie) (April 2006)

フロントページの続き

(51) Int.Cl. F I テーマコード (参考) H 0 5 B 33/14 A

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者 ロマインツェツュク,ティルマン

ドイツ連邦共和国 , 0 1 0 9 9 ドレスデン , ティークシュトラーセ 1 5 F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 BB02 CC05 CC45 DD03 DD71 DD74 EE28 FF06 FF15 GG03 GG04 GG05 GG06 GG28